

STK73605I

厚膜混成集積回路

— オフラインスイッチング電源用

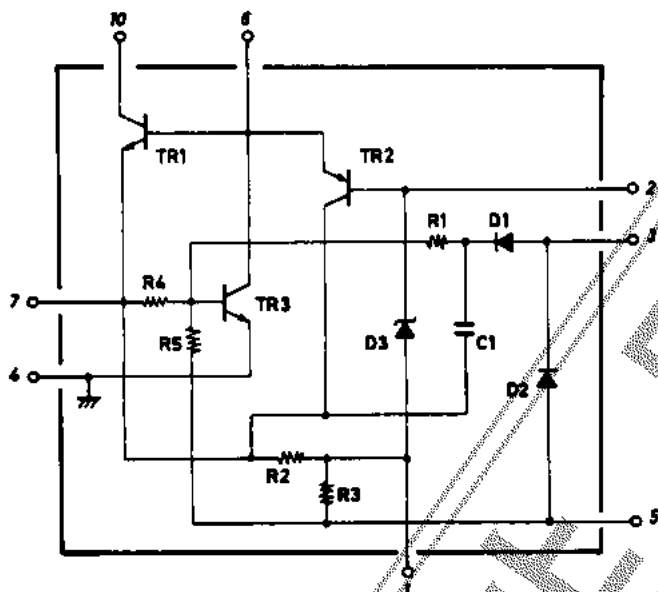
用途 ・ VTR, OA機器

特長 ・ 三洋独自の絶縁金属基板(IMST)で作られたスイッチング電源用パワーICである。

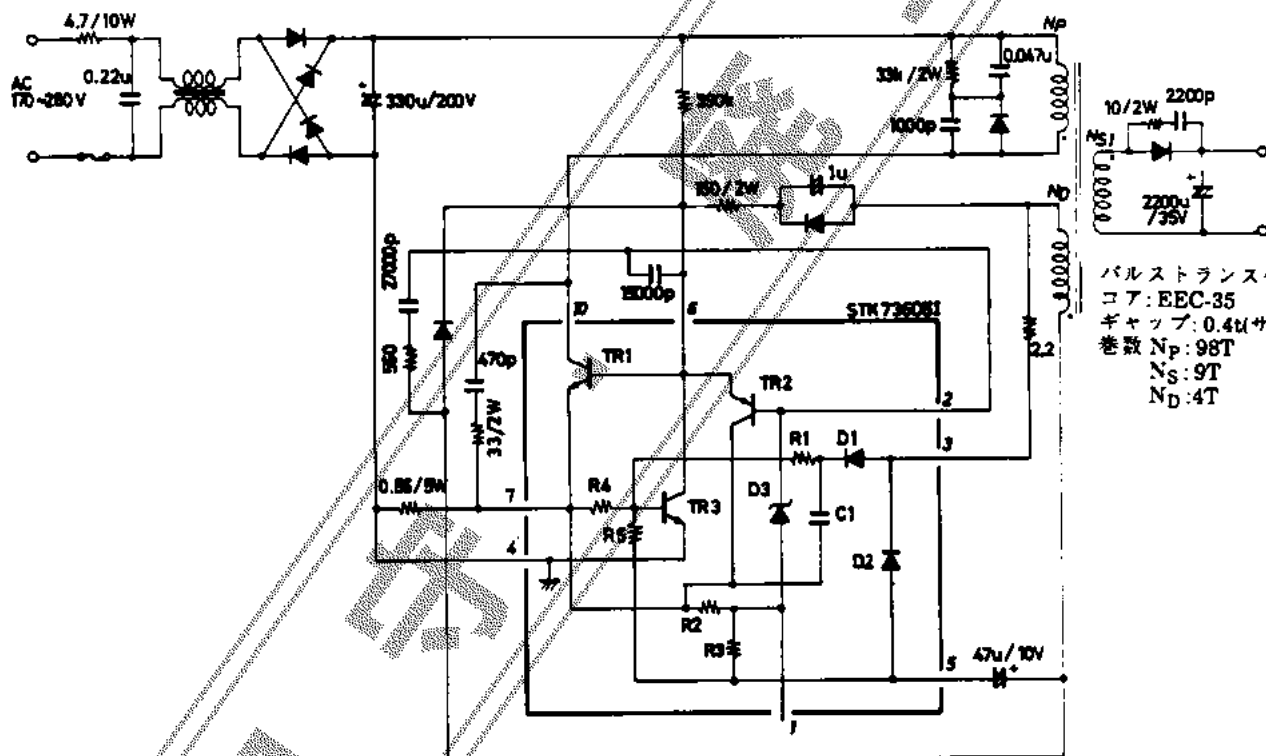
・ 発振回路は、自励発振式である。

・ マイクロプロセスや大容量のチョークコイルを必要としない独自の回路構成を採用しており、高効率、小型、軽量。

等価回路



応用回路(AC200V系): 標準周辺回路



パルストランス仕様
コア:EEC-35
ギャップ:0.4t(サイド)
巻数 N_p :98T
 N_s :9T
 N_D :4T

